Nit: 891801796	**Alcaldía Municipal de Caldas** Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) **CERTIFICADO DE VIABILIDAD No. 2026-67**		**FM - 751** Versión 1.0 Fecha 2025-01-01

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (BPIM)

El Suscrito Secretaría de Planeación y Obras Públicas, luego de verificar la información correspondiente

CERTIFICA:

1 - Información general	**Fecha:** 20/03/2026	**Ref.:** 8b840ea7
Dependencia que solicita	Secretaría de Planeación y Obras Públicas	
Responsable que solicita	JORGE IVÁN OVALLE CASTILLO	
Objeto: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL (PLACA HUELLA VEREDA VUELTAS) EN EL MARCO DEL CONVENIO 551006695 SUSCRITO CON TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP TGI S.A. ESP		

2 - Información financiera			**Valor total**	**98,576,875.00**	
Rec. propios	98,576,875.00	**SGP Salud**	0.00	**Cof. Departamental**	0.00
SGP Educación	0.00	**SGP Deporte**	0.00	**SGP Cultura**	0.00
SGP LI	0.00	**SGP Alim. escolar**	0.00	**SGP APSB**	0.00
SGP LD	0.00	**SGP Mun. River.**	0.00	**SGR**	0.00
Rec. Crédito	0.00	**Cof. Nacional**	0.00	**Otros**	0.00
Código de rubro	**Nombre del Rubro**			**Valor**	
2.3.2.02.02.005.06	2.3.2.02.02.005.06 - Construcción y servicios de la construcción- Vía terciaria mejorada - DEP: Alcaldia - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Placa huella construida - CPC: Otros servicios diversos n.c.p.			98,576,875.00	

3 - Información Plan de Desarrollo Territorial			
Dimensión	**Sector**	**Programa**	**Producto**
LE-2 - VISIONARIOS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA MOVILIDAD	24 - Transporte	2402 - Infraestructura red vial regional	2402042 - Vía terciaria mejorada
Meta	MP-095: Via terciaria mejorada con placa huella - INICIATIVA SGR	**Indicador**	240204200
Proyecto	BPIN - 202600000010362 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÁ		

4 - Firmas	**Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPIM)**
JORGE IVÁN OVALLE CASTILLO Secretaría de Planeación y Obras Públicas	ESPACIO PARA FIRMA

Proyecto: _____ _____